FLEXIBLE SUPPORTER FOR CERAMIC PAINT COATING AND MANUFACTURE OF CERAMIC ELECTRONIC COMPONENT

Publication date: 1996-05-21 Inventor(s): KOBAYASHI AKIRA [JP]; ISHIGAKI TAKAYA [JP]; YAGI HIROSHI [JP]; TSUNODA EIZO [JP]; KAWASAKI KAORU [JP]; HOSOGAYA RYUJI [JP] Applicant(s): TDK CORP [JP] Classification: -International: H01G4/12; H01G4/12; (IPC1-7): H01G4/12 -european: Application number: JP19940269139 19941101 Priority number(s): JP19940269139 19941101 Priority number(s): JP19940269139 19941101 Abstract of JP 8130152 (A) PURPOSE: To give a green sheet a suitable separating property and adhering property by a method wherein the paint coating surface has a region which is subjected to a separation treatment and has regions which are not subjected to the separation treatment. CONSTITUTION: The ceramic paint coating surface of a green sheet 19 on which a green sheet is formed has a region 190 which is subjected to a separation treatment and has regions 191 which are not subjected to a separation treatment on both the sides in the width direction of the flexible supporter 19. Therefore, the adhering property of the green sheet to the flexible supporter 19 is improved; As a result, the fragments of the green sheet do not exist in the boundary between layers as foreign substances which cause structural defects. Further, even if the thickness of the green sheet do not exist in the bickness of the green sheet are not separated from the flexible supporter 19 and do not adhere to a makeup at the time of printing and the fragments of the broken green sheet to not exist in the boundary between layers as foreign substances which cause structural defects. Further, even if the thickness of the green sheet are not separated from the flexible supporter 19 and do not adhere to a makeup at the time of printing and the fragments of the production the difficulty of separation and producing the difficulty of separat	Patent number:	JP8130152 (A)		A	so publ	lished as:
Inventor(s): KOBAYASHI AKIRA JJP]; ISHIGAKI TAKAYA JJP]; YAGI HIROSHI JIP]; TAUNIODA EIZO JJP]; KAWASAKI KAORU JP]; HOSOGAYA RYUJI JJP] Application: - International: H01G4/12; H01G4/12; (IPC1-7): H01G4/12 - europaan: Application number: JP19940269139 19941101 Priority number(s): JP19940269139 19941101 Abstract of JP 8130152 (A) PURPOSE: To give a green sheet a suitable separating property and adhering property by a method wherein the paint coating surface has a region which is subjected to a separation treatment and regions which are not subjected to the separation treatment. CONSTITUTION: The ceramic paint coating surface of a green sheet 19 on which a green sheet is formed has a region 190 which is subjected to a separation treatment and has regions 191 which are not subjected to a separation treatment on both the sides in the width direction of the flexible supporter 19 is improved; As a result, the fragments of the green sheet do not exist in the boundary between layers as foreign substances which cause structural defects. Further, even if the thickness of the green sheet is reduced, the probability of producing the difficulty of separation and producing the characteristic defects of the product can be reduced.	Publication date:	1996-05-21		ান্য	P33587	764 (B2)
Classification: - International: - International: - european: Application number: JP19940269139 19941101 Priority number(s): JP19940269139 19941101 Abstract of JP 8130152 (A) PURROSE: To give a green sheet a suitable separating property and adhering property by a method wherein the paint coating surface has a region which is subjected to a separation treatment and regions which are not subjected to the separation treatment. CONSTITUTION: The ceramic paint coating surface of a separation treatment and has regions 191 which are not subjected to a separation treatment and has regions 191 which are not subjected to a separation treatment not both the sides in the width direction of the flexible supporter 19. Therefore, the adhering property of the green sheet to the flexible supporter 19 is improved; As a result, the fragments of the green sheet do not exist in the boundary between layers as foreign substances which cause structural defects. Further, even if the thickness of the green sheet is reduced, the probability of producing the difficulty of separation and producing the characteristic defects of the product can be reduced.	Inventor(s):	HIROSHI [JP]; TSUNODA EIZO		_		
International: H01G4/12; H01G4/12; (IPC1-7): H01G4/12 -europaan: Application number: JP19940269139 19941101 Priority number(s): JP19940269139 19941101 Abstract of JP 8130152 (A) PURPOSE: To give a green sheet a suitable separating property and adhering property by a method wherein the paint coating surface has a region which is subjected to a separation treatment and regions which are not subjected to the separation treatment. CONSTITUTION: The ceramic paint coating surface of a green sheet 19 on which a green sheet is formed has a region 190 which is subjected to a separation treatment and has regions 191 which are not subjected to a separation treatment on both the sides in the width direction of the flexible supporter 19 is improved; As a result, the fragments of the green sheet do not exist in the boundary between layers as foreign substances which cause structural defects. Further, even if the thickness of the green sheet is reduced, the probability of producing the difficulty of separation and producing the difficulty of separation and producing the characteristic defects of the product can be reduced.	Applicant(s):	TDK CORP (JP)				
-european: Application number: JP19940269139 19941101 Priority number(s): JP19940269139 19941101 Abstract of JP 8130152 (A) PURPOSE: To give a green sheet a suitable separating property and adhering property by a method wherein the paint coating surface has a region which is subjected to a separation treatment and regions which are not subjected to the separation treatment. CONSTITUTION: The ceramic paint coating surface of a green sheet 19 on which a green sheet is formed has a region 190 which is subjected to a separation treatment and has regions 191 which are not subjected to a separation treatment and has regions 191 which are not subjected to a separation treatment on both the sides in the width direction of the flexible supporter 19. Therefore, the adhering property of the green sheet to the flexible supporter 19 is improved; As a result, the fragments of the green sheet do not exist in the boundary between layers as foreign substances which cause structural defects. Further, even if the thickness of the green sheet is reduced, the probability of producing the difficulty of separation and producing the characteristic defects of the product can be reduced.	Classification					
european: Application number: JP19940269139 19941101 Priority number(s): JP19940269139 19941101 Priority number(s): JP19940269139 19941101 Abstract of JP 8130152 (A) PURPOSE: To give a green sheet a suitable separating property and adhering property by a method wherein the paint coating surface has a region which is subjected to a separation treatment and regions which are not subjected to the separation treatment constitution. STITUTION: The ceramic paint coating surface of a green sheet 19 on which a green sheet is formed has a region 190 which is subjected to a separation treatment and has regions 191 which are not subjected to a separation treatment on both the sides in the width direction of the flexible supporter 19 is improved; As a result, the fragments of the green sheet are not separated from the flexible supporter 19 is improved; As a result, the fragments of the green sheet do not exist in the boundary between layers as foreign substances which cause structural defects. Further, even if the thickness of the green sheet to not exist in the boundary between layers as foreign substances which cause structural defects. Further, even if the thickness of the green sheet is reduced, the probability of producing the difficulty of separation and producing the characteristic defects of the product can be reduced.	- International:	H01G4/12: H01G4/12: (IPC1-7)	: H01G4/12			
Priority number(s): JP19940269139 19941101 Abstract of JP 8130152 (A) PURPOSE: To give a green sheet a suitable separating property and adhering property by a method wherein the paint coating surface has a region which is subjected to a separation treatment and regions which are not subjected to the separation treatment. CONSTITUTION: The ceramic paint coating surface of a green sheet 19 on which is subjected to a separation treatment and has regions 191 which are not subjected to a separation treatment on both the sides in the width direction of the flexible supporter 19. Therefore, the adhering property of the green sheet to the flexible supporter 19 is improved; As a result, the fragments of the green sheet do not exist in the boundary between layers as foreign substances which cause structural defects. Further, even if the thickness of the green sheet is reduced, the probability of producing the difficulty of separation and producing the characteristic defects of the product can be reduced.	- european:					
Abstract of JP 8130152 (A) PURPOSE: To give a green sheet a suitable separating property and adhering property by a method wherein the paint coating surface has a region which is subjected to a separation treatment and regions which are not subjected to the separation treatment. CoNSTITUTION: The ceramic paint coating surface of a green sheet 19 on which a green sheet is formed has a region 190 which is subjected to a separation treatment and has regions 191 which are not subjected to a separation treatment on both the sides in the width direction of the flexible supporter 19. Therefore, the adhering property of the green sheet to the flexible supporter 19 is improved; As a result, the fragments of the green sheet are not separated from the flexible supporter 19 and do not adhere to a makeup at the time of printing and the fragments of the broken green sheet do not exist in the boundary between layers as foreign substances which cause structural defects. Further, even if the thickness of the green sheet is reduced, the probability of producing the difficulty of separation and producing the characteristic defects of the product can be reduced.	Application number:	JP19940269139 19941101				
PURPOSE: To give a green sheet a suitable separating property and adhering property by a method wherein the paint coating surface has a region which is subjected to a separation treatment and regions which are not subjected to the separation treatment. CONSTITUTION: The ceramic paint coating surface of a green sheet 19 on which a green sheet 19 on which a green sheet 19 on which a green sheet is formed has a region 190 which is subjected to a separation treatment and has regions 191 which are not subjected to a separation treatment not both the sides in the width direction of the flexible supporter 19. Therefore, the adhering property of the green sheet to the flexible supporter 19 is improved; As a result, the fragments of the green sheet do not exist in the boundary between layers as foreign substances which cause structural defects. Further, even if the thickness of the green sheet is reduced, the probability of producing the difficulty of separation and producing the characteristic defects of the product can be reduced.	Priority number(s):	JP19940269139 19941101				
separating property and adhering property by a method wherein the paint coating surface has a region which is subjected to a separation treatment and regions which are not subjected to the separation treatment. CONSTITUTION: The ceramic paint coating surface of a green sheet 19 on which a green sheet is formed has a region 190 which is subjected to a separation reatment and has regions 191 which are not subjected to a separation treatment on both the sides in the width direction of the flexible supporter 19 is improved; As a result, the fragments of the green sheet are not separated from the flexible supporter 19 is improved; As a result, the fragments of the green sheet do not exist in the boundary between layers as foreign substances which cause structural defects. Further, even if the thickness of the green sheet is reduced, the probability of producing the difficulty of separation and producing the characteristic defects of the product can be reduced.	Abstract of JP 81301	152 (A)		 		
	separating properly method wherein the region which is subje and regions which at separation treatment paint coating surface green sheet is forme subjected to a separa 191 which are not su treatment on both the flexible supports properly of the green 191 is improved. As a green sheet are not supporten 19 and do time of printing and tigreen sheet do not e layers as foreign sub defects. Further, eve sheet is reduced, the difficulty of separation of the separat	and adhering property by a paint coating surface has a stede to a separation treatment rent subjected to the constitution. The ceramic of a green sheet 19 on which a d has a region 190 which is ation treatment and has regions bijected to a separation esides in the width direction of 19. Therefore, the adhering sheet to the flexible supporter result, the fragments of the separated from the flexible not adhere to a makeup at the he fragments of the broken wistel in the boundary between intended the strong of the stro	10 To	<i>gradini i k</i>	sandrata	303

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A) (11)特許出願公開番号

特開平8-130152

(43)公開日 平成8年(1996)5月21日

(51) Int.Cl.6		識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
H 0 1 G	4/12	364			

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 18 頁)

(21)出額番号	特顧平6-269139	(71)出顧人	000003067
			ティーディーケイ株式会社
(22)出願日	平成6年(1994)11月1日		東京都中央区日本橋1丁目13番1号
		(72)発明者	小林 亮
			東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティ
			ーディーケイ株式会社内
		(72)発明者	石垣 高哉
			東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティ
			ーディーケイ株式会社内
		(72)発明者	八木 弘
			東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティ
			ーディーケイ株式会社内
		(74)代理人	弁理士 阿部 美次郎
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 セラミック塗料塗布用可撓性支持体及びセラミック電子部品の製造方法

(57)【要約】

【目的】 グリーンシートに対し、適度の剥離性と密着 性とを与える。

【構成】 一面側がセラミック塗料塗布面して用いられ る帯状の可撓性支持体19である。この可撓性支持体1 9は、セラミック塗料塗布面に、剥離処理がなされてい る領域190と、剥離処理がなされていない領域191 とを有する。



【特許請求の範囲】

性支持体。

1 【請求項1】 一面側がセラミック塗料塗布面して用い られる帯状の可撓性支持体であって、

前記セラミック塗料塗布面は、剥離処理がなされている 領域と、剥離処理がなされていない領域とを有する可撓

【請求項2】 請求項1に記載された可撓性支持体であ って、

前記剥離処理がなされていない領域は、幅方向の両側に 設けられている可捻性支持体。

【請求項3】 請求項2に記載の可撓性支持体であっ τ.

前記剥離処理がなされていない領域の外側に、剥離処理 がなされている領域を有する可撓性支持体。

【請求項4】 請求項2に記載の可撓性支持体であっ

前記剥離処理がなされていない領域は、マーク形成領域 を含み、前記マーク形成領域が着色されている可撓性支 特体,

布してグリーンシートを形成するグリーンシート成形工 程と、前記グリーンシート上に電極を印刷する印刷工程 とを実行する工程を含むセラミック電子部品の製造方法 であって、

前記可挠性支持体は、請求項1、2、3または4の何れ かに記載されたものでなるセラミック電子部品の製造方 法。

【請求項6】 請求項5に記載されたセラミック電子部 品の製造方法であって、

実行した後、得られた積層グリーンシートを前記可撓性 支持体から剥離し、次に、剥離して得られた複数の前記 積層グリーンシートを積層する工程を含むセラミック値 子部品の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はセラミック塗料塗布用可 撓性支持体及びそれを用いたセラミック電子部品の製造 方法に関する。

[0002]

【従来の技術】コンデンサ、圧電部品、正特性サーミス タ、負特性サーミスタまたはパリスタ等のヤラミック電 子部品を製造する場合、可撓性支持体上に例えばドクタ ープレード法でセラミック粉、有機パインダー、可塑 剤、溶剤等を含むセラミック塗料を塗布してグリーンシ ートを成形し、その上にパラジウム、銀、ニッケル等の 賃極をスクリーン印刷により形成する工程を取ることが ある。この製造工程において、積層構造を得る場合は、 得られたグリーンシートを、所望の積層構造になるよう に一枚ずつ積層し、プレス切断工程を経てセラミックグ 50

リーンチップを得る。このようにして得られたセラミッ クグリーンチップ中のパインダーをパーンアウトし、1 000℃~1400℃で焼成し、得られた焼成体に銀、 銀ーパラジウム、ニッケル、鋼等の端子電極を形成し、 セラミック電子部品を得る。

【0003】別の先行技術として、グリーンシートを可 機性支持体が上になるように熱転写する方法も提案され ている (特別的63-188926号など)。

[0004] 更に別の従来技術として、可撓性支持体上 10 で、グリーンシートを形成する工程と、グリーンシート 上に電極を印刷する工程とを、必要な積層数だけ繰り返 すことにより積層体を得る方法も提案されている。

【0005】上述の製造方法の何れにおいても、成形さ れたグリーンシートを可機性性支持体から剥離する工程 が伴う。従来は、この剥離工程において、グリーンシー トに損傷等を与えることなく、グリーンシートを可撓性 支持体から剥離することが困難で、出来上がった製品に ショート等の特性不良が多発し、積層歩留りが悪くなる という問題点がある。この問題点は、グリーンシートを 【請求項5】 可撓性支持体上で、セラミック徐料を徐 20 薄くした場合に、一層顕著に現れる。例えば、積層セラ ミックコンデンサの場合、小型化、大容量化の手法とし て、1層あたりの誘館体層の厚みを薄くし、積層数を多 くすることが必要である。このとき、薄いグリーンシー トを可撓性支持体からうまく剥離できず、積層歩留りが 非常に悪くなる。また、薄いグリーンシートをハンドリ ングするため、出来上がった製品にショート等の特性不 良が多発する。

[0006] 剥離性をよくするために、可撓性支持体の セラミック塗料塗布面の全面に、剥離処理を施しておく 前記グリーンシート成形工程及び前記印刷工程を複数回 30 ことが考えられる。しかし、剥離性がよすぎると、今度 は逆に、外部から加わるごく僅かの力によって、グリー ンシートが、可撓性支持体から剥離したり、破損したグ リーンシート片が異物として積層界面に介在し、構造欠 陥を招く。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、グリ ーンシートに対し、適度の剥離性と密着性とを与えるこ との可能な可挠性支持体及びこれを用いたセラミック電 子部品の製造方法を提供することである。

40 【0008】 本発明のもう一つの課題は、グリーンシー トを薄くしても、剥離の困難性や製品の特性不良等を生 じる確率を著しく小さくし得る可様性支持体及びこれを 用いたセラミック電子部品の製造方法を提供することで

【0009】本発明の更にもう一つの課題は、電極に起 因する積層間段差を著しく小さくし、信頼性を向上させ たセラミック電子部品の製造方法を提供することであ る。

[0010]

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するた

2 めに、一面側がセラミック塗料塗布面して用いられる帯 状の可撓性支持体であって、セラミック塗料塗布面は、

剥離処理がなされている領域と、剥離処理がなされてい ない領域を有する。好ましくは、前記剥離処理がなされ ていない領域は、幅方向の両側に設けられる。更に好ま しくは、前記剥離処理がなされていない領域はマーク形 成領域を含み、前記マーク形成領域が着色されているこ ともある。

【0011】本発明に係るセラミック電子部品の製造方 法は、可撓性支持体上で、セラミック塗料を塗布してグ 10 リーンシートを形成するグリーンシート成形工程と、前 記グリーンシート上に電板を印刷する印刷工程とを実行 する工程を含む。前記可撓性支持体は、本発明に係る可 **挠性支持体である。**

【0012】本発明に係るセラミック電子部品の製造方 法において、グリーンシートと電極とを積層する方法に は、2つの方法がある。第1の方法は、グリーンシート 成形工程と印刷工程とを可撓性支持体上で繰り返す方法 である。第2の方法は、 前記グリーンシート成形工程 及び前配印刷工程を複数回事行した後、得られた積層グ 20 リーンシートを可撓性支持体から剝離し、次に、剥離し て得られた複数の前記積層グリーンシートを積層する方 法である。

[0013]

【作用】可撓性支持体のセラミック塗料塗布面は、剥離 処理がなされている領域を有するから、可撓性支持体の 上に成形されているグリーンシートを可撓性支持体から 容易に剥離することができる。

【0014】しかも、セラミック塗料塗布面は、剥離処 理がなされている領域に加えて、剥離処理がなされてい 30 を充分に発揮させることができる。 ない領域を有するから、可撓性支持体に対するグリーン シートの密着性が高くなる。このため、グリーンシート が可撓性支持体から剥離して製版に付着したり、破損し たグリーンシート片が異物として積層界面に介在し、構 造欠陥を招くこともない。また、グリーンシートに対す るノズル、プレード等のセラミック塗料塗布手段の接触 で、グリーンシートが可挠性支持体から剥離してしまう こともない。

【0015】特に、剥離処理がなされていない領域が可 操性支持体の幅方向の両側にある場合には、可操性支持 40 体に対し、グリーンシートの幅方向の両端が密着する。 このため、可撓性支持体に対するグリーンシートのエッ ジ密着性が高くなるので、上述した作用が一層促進され る。剥離処理がなされていない領域の幅は、通常の製造 条件では、0.5~20mm程度である。

【0016】次に、本発明に係るヤラミック電子部品の 製造方法は、可撓性支持体上で、セラミック塗料を塗布 してグリーンシートを形成するグリーンシート成形工程 と、グリーンシート上に電板を印刷する印刷工程とを含 ると共に、最産性が向上する。この工程を実行するに当 たり、何れかの工程において、グリーンシートを可撓性 支持体から剥離する。ここで、本発明に係る可機性支持 体を用いるので、上述した可撓性支持体の利点をそのま ま得ることができる。一般的な製造方法であるグリーン シートに内部電極を印刷し、積層する方法においても十 分に効果がある。

【0017】上記製造工程において、グリーンシート成 形工程と印刷工程とを可続性支持体上で繰り返す第1の 方法を採用した場合、積層工程の途中で、グリーンシー トの各々を、可撓性支持体から剥離する必要がないし、 ハンドリングする必要もない。また、熱転写工程もな い。このため、高精度、高信頼性のセラミック電子部品 を簡単に製造することができる。また、電極のある部分 と無い部分の段差が、グリーンシートの形成と電極印刷 との繰り返しにより吸収され、このため、段差によるク ラック等の欠陥が改善される。また、前記工程により、 複数層のグリーンシートを、電極とと共に一体化した積 層グリーンチップを得ることができるので、従来問題と なっていたプレス後のデラミネーションは見られない。 【0018】第1の方法を採用した場合は、最終段階 で、箱層体を可捻性支持体から剥離することになる。こ

【0019】 グリーンシート成形工程及び印刷工程を、 複数回実行した後、グリーンシートを可撓性支持体から 剥離し、次に、剥離して得られた複数のセラミックグリ ンシートを精磨する第2の方法を採用した場合も、本発 明にかかる可撓性支持体を用いることにより、その利点

こで、本発明に係る可撓性支持体を用いるので、上述し

た利点をそのまま得ることができる。

[0020] しかも、第2の方法の場合は、厚い積層帯 の状態で取り扱うことになるので、グリーンシートの単 層を可撓性支持体から剥離する必要がないし、ハンドリ ングする必要もない。また、熱転写工程もない。このた め、高精度、高信頼性のセラミック電子部品を簡単に製 造することができる。また、電極のある部分と無い部分 の段差が、グリーンシートの形成と電極印刷との繰り返 しにより吸収され、このため、段差によるクラック等の 欠陥は改善される。また、前記工程により、複数層のグ リーンシートを、電極とと共に一体化した積層帯を得る ことができるので、従来問題となっていたプレス後のデ ラミネーションは見られない。

【0021】本発明の他の特徴及びそれによる作用効果 は、添付図面を参照し、実施例によって更に詳しく説明 する。

【実施例】図1は本発明にかかる可撓性支持体の横断面 図である。本発明にかかる可憐性支持体19は、 一面 側がセラミック塗料塗布面して用いられる帯状のフィル むから、可撓性支持体の使用量が少なくて済むようにな 50 ムである。可撓性支持体19は、透明、半透明または不 透明のプラスチックフィルムによって構成できる。可様 性支持体19のセラミック塗料塗布面は、剥離処理がな されている領域190と、剥離処理がなされていない領 城191とを有する。剥離処理は、可撓性支持体19の 1面上に例えばS1等でなる剥離用膜190を薄くコー トすることによって実行することができる。

5

【0023】上述のように、可撓性支持体19のセラミ ック塗料塗布面は、剥離処理がなされている領域190 を有するから、可撓性支持体19の上に成形されている グリーンシートを可撓性支持体19から容易に剥離する 10 ことができる。

【0024】しかも、セラミック途料後布面は、剥離机 理がなされている領域190に加えて、剥離処理がなさ れていない領域191を有するから、可撓性支持体19 に対するグリーンシートの密着性が高くなる。このた め、印刷時にグリーンシートが可撓性支持体19から剥 離して製版に付着したり、破損したグリーンシート片が 異物として積層界面に介在し、構造欠陥を招くこともな い。また、グリーンシートに対するノズル、プレード等 のセラミック徐料欲布手段の接触で、グリーンシートが 20 可撓性支持体19から剥離してしまうこともない。剥離 用膜190が可機性支持体19の全面に設けられている 場合、グリーンシートのエッジが可撓性支持体19から 剥離して製版に付着したり、破損したエッジが豬層時に 異物として積層界面に介在し、構造欠陥を招く恐れがあ る。また、グリーンシートに対する僅かなノズルまたは ドクタープレード等のセラミック塗料塗布手段の接触 で、グリーンシートが可撓性支持体19から剥離してし まうこともある。可撓性支持体19に剥離処理がなされ ていない領域191が生じるように、剝離用膜190を 30 形成すると、可撓性支持体19に対するグリーンシート のエッジ密着性が高くなるので、上述した問題点を回避 できる。この点については、後で、更に詳しく説明す

【0025】図1の実施例では、剥離処理がなされてい ない領域191が可撓性支持体19の幅方向の両側にあ るから、可機性支持体19に対するグリーンシートのエ ッジ密着性が高くなり、上述した作用が一層促進され る。剥離処理がなされていない領域191の傾は、通常 の製造条件では、0.5~20mm程度である。

【0026】図2は本発明に係る可機性支持体の別の実 施例を示す断面図である。この実施例では、剥離処理が なされていない領域191が可続性支持体19の幅方向 の両側にあって、剥離処理がなされていない領域191 が、マーク形成領域192を含んでいる。マーク形成領 城192は着色されている。マーク形成領域192は、 可撓性支持体19に対してコントラストをなす色の塗料 等を、可撓性支持体19の長さ方向に沿って条状に付着 させることによって形成することができる。このマーク 形成領域192の役割は、後で述べる画像処理におい 50 理がなされている領域190に加えて、剥離処理がなさ

て、ターゲットマーク及びチッチマークを的確に検知で きるようにすることにある。

【0027】図3は本発明に係る可撓性支持体19の別 の実施例を示す横断面図である。この実施例では、可撓 性支持体19の幅方向の両側に、剥離処理がなされてい ない領域191を設けると共に、この剥離処理がなされ ていない領域191の外側に、剥離処理がなされている 領域190を有する。

【0028】次に、本発明に係るセラミック電子部品の 製造方法について説明する。図4は本発明に係る製造方 法によって製造されるセラミック電子部品の一例として の積層セラミックコンデンサの断面図を示す。図4にお いて、1は積層セラミックコンデンサ、2は誘動体層、 3 は電極、4 は端子電極である。図5 は本発明に係る製 造方法により積層セラミックコンデンサを製造する場合 の製造フローチャート、図6は本発明に係る製造方法の 別の例を示す製造フローチャートである。

【0029】図5の製造フローチャートにおいて、誘電 体材料でなるセラミック粉体を捻料化しておき、捻料化 されたセラミック塗料を可撓性支持体上で塗布し、グリ ーンシートを形成する。可撓性支持体は、図1~図3に 図示したような本発明に係る可撓性支持体である。セラ ミック粉体は得ようとするセラミック電子部品に応じて 選択される。

【0030】次に、グリーンシートを乾燥させた後、グ リーンシート上に電極を印刷する。電極印刷が終了した 後、乾燥工程に付される。以上の工程の内、グリーンシ ート成形工程から画像処理による電極印刷工程を経て乾 燥に至る工程を、必要な設定積層数に達するまで、可練 性支持体上で繰り返す。設定補層数に到達したとき、機 上層に位置する電極及びそれを支持するセラミックグリ ーンシトの表面に、保護層となるグリーンシートを成形 する。この後、積層体を可撓性支持体から剥離し、重極 及びグリーンシートの積層体を切断して、積層セラミッ クコンデンサを取り出し、更に、焼成、端部電極付与等 の必要な工程を経て、積層セラミックコンデンサの完成 品が得られる。

【0031】図5に示した製造方法によると、可撓性支 持体上で、セラミック塗料を塗布してグリーンシートを 形成するグリーンシート成形工程と、グリーンシート上 に電極を印刷する印刷工程とを含むから、可撓性支持体 の使用量が少なくて済むようになると共に、量産性が向

【0032】また、可擦性支持体19のセラミック塗料 塗布面は、剥離処理がなされている領域190を有する から、剥離工程において、可撓性支持体19の上に成形 されているグリーンシートを可捻性支持体19から容易 に剥離することができる。

【0033】しかも、セラミック塗料塗布面は、剥離処

れていない領域191を有するから、可様性支持体19 に対するグリーンシートの密着性が高くなる。このた め、グリーンシートが可撓性支持体19から剥離して製 版に付着したり、破損したグリーンシート片が異物とし て積層界面に介在し、構造欠陥を招くこともない。ま た、グリーンシートに対するノズル、プレード等のセラ ミック塗料塗布手段の接触で、グリーンシートが可続性 支持体19から剥離してしまうこともない。剥離用隙1 90が可撓性支持体19の全面に設けられている場合、 グリーンシートのエッジが可撓性支持体19から剥離し 10 て製版に付着したり、破損したエッジが積層時に異物と して積層界面に介在し、構造欠陥を招く恐れがある。主 た、グリーンシートに対する僅かなノズルまたはドクタ ープレード等のセラミック塗料塗布手段のの接触で、グ リーンシートが可撓性支持体19から剥離してしまうこ ともある。可撓性支持体19に剥離処理がなされていな い領域191が生じるように、剥離用膜190を形成す ると、可撓性支持体19に対するグリーンシートのエッ ジ密着性が高くなるので、上述した問題点を回避でき る。また、電極のある部分と無い部分の段差が、グリー 20 ンシートの形成と電極印刷との繰り返しにより吸収さ れ、このため、段差によるクラック等の欠陥が改善され る。また、複数層のグリーンシートを、電極と共に一体 化した積層グリーンチップを得ることができるので、従 来問題となっていたプレス後のデラミネーションは見ら わない。

【0034】電極印刷工程では、画像処理によって電極 を印刷する。印刷工程より前、または、第1回目の印刷 工程と同時に、可線性支持体上に画像処理用の第1のタ ーゲットマークを形成し、第1のターゲットマークの画 30 像処理によって得られた情報に基づいて電極の印刷位置 決めを行なう。これにより、第1のターゲットマークを 基準とした所定の位置に、電極を高精度で形成すること ができる。したがって、複雑な電極積層構造であって も、精度よく、短時間で形成することができる。

【0035】図6に示す製造フローチャートにおいて、 図5に示した製造フローチャートと異なる点は、グリー ンシート成形工程及び印刷工程を複数回実行し、設定権 層数に達した後、得られた積層グリーンシートを可様性 支持体から剥離し、次に、剥離して得られた複数の積層 40 グリーンシートを積層することである。このようにして 積層した後、プレスし、更に切断工程、焼成工程及び端 部電極付与工程等の必要な工程をへて、積層セラミック コンデンサの完成品が得られる。

【0036】ここで、本発明にかかる可撓性支持体を用 いるから、セラミック塗料の塗布及びグリーンシートの 剥離に関しては、図5の製造フローチャートに従う場合 と同様の作用を得ることができる。

[0037] 図6に示す製造方法による場合、印刷工程

する工程を含んでおり、第2のターゲットマークの画像 処理によって得られた情報に基づいて、積層グリーンシ ートの積層を行なう。これにより、複数のグリーンシー ト積層帯を、互いの電極が、第2のターゲットマークを 基準とした所定の位置関係となるように、高精度で位置 決めし、積層することができる。保護層は別途シート成 形し、精層機により積層する。

R

【0038】次により具体的な実施例を参照して、更に 詳しく説明する。

[0039] <誘電体の塗料化>粒径が0.1 μm~ 0 μm程度のチタン酸パリウム、酸化クロム、酸化 イットリウム、炭酸マンガン、炭酸バリウム、炭酸カル シウム、酸化硅素等の粉末を焼成した後、BaTiOa 100モル%として、Cr2Osに換算して0.3モル %、MnOに換算して0. 4モル%、BaOに換算して 2. 4モル%、CaOに換算して1. 6モル%、S1O 2 に換算して4 モル%、Y2 O3 に換算して0、1 モル% の組成になるように混合し、ポールミルにより24時間 混合し、乾燥後誘電体原料を得た。この誘電体原料10 0 重量部とアクリル樹脂 5 重量部、塩化メチレン4 0 重 量部、アセトン25重量部、ミネラルスピリット6重量 部を配合し、市販の d 1 0 mm ジルコニアビーズを用 い、ポット架台により24時間混合し、誘電体セラミッ ク塗料を得た。

【0040】 〈グリーンシート成形〉上述のようにして 得られた誘電体セラミック塗料を、連続的に供給される 帯状可撓性支持体に塗布し、グリーンシートを成形す る。第1回目のグリーンシート成形工程は、図5に示さ れた製造フローチャートに従う場合は可機性支持体上に 保護膜を形成する工程であり、図6に示された製造フロ ーチャートに従う場合は保護膜となることを予定しない グリーンシートを形成する工程である。可様性支持体は 図1~図3に記載された何れかを用いる。保護膜は、図 4の積層セラミックコンデンサの場合、最上層または最 下層の何れかを構成する外装となる。

【0041】図7はグリーンシート成形工程を示す図で ある。押し出し式塗布ヘッド10は、セラミック塗料1 7 a を、可撓性支持体 1 9 に塗布する。 1 1 は繰り出し リール、121~127は案内ローラ、161、162 は蛇行修正ローラ、14は乾燥炉、17は巻き取りリー ルである。グリーンシート面を均一にするため、サクシ ョンローラ151ー152間でテンションをコントロー ルレ、塗布ヘッド10の追い込み寸法、ノズル角度を制 御する.

【0042】図8は上述のようにして塗布されたグリー ンシート43を有する可撓性支持体19の平面図、図9 は図1に示した可據性支持体を用いてグリーンシート4 3を形成した場合の断面図、図10は図2に示した可撓 性支持体を用いてグリーンシートを形成した場合の断面 は、グリーンシート上に第2のターゲットマークを印刷 50 図を、それぞれ示している。可撓性支持体19は、図1

~図3に図示したように、セラミック塗料塗布面に、剥 離処理がなされている領域190と、剥離処理がなされ ていない領域191とを有する。剥離処理は、可機性支 持体19の1面上に例えばSi等でなる剥離用膜190 を薄くコートすることによって実行することができる。 このような剥離処理を施しておくことにより、必要層数 の積層工程が終了した後、可操性支持体19の上に成形 されている最下層のグリーンシート43を可撓性支持体 19から容易に剥離することができる。

[0043] 剥離用膜190は、図9に示すように、可 10 続性支持体19の全面に設けるのではなく、可換性支持 体19の幅方向の両側に剥離処理がなされていない領域 191が生じるように形成する。図9に示された可撓性 支持体19の利点は、既に、図1~図3でされている。 即ち、剥離用膜190が可操性支持体19の全面に設け られている場合、次に述べる内部電極印刷工程におい て、グリーンシート43のエッジが可撓性支持体19か ら剥離して製版に付着したり、破損したエッジが積層時 に異物として積層界面に介在し、構造欠陥を招く恐れが ある。また、グリーンシート43に対する僅かなノズル 20 10の接触で、グリーンシート43が可撓性支持体19 から剥離してしまうこともある。これに対して、図9に 示すように、可撓性支持体19の幅方向の両側に剥離処 理がなされていない領域191が生じるように、剥離用 膜190を形成すると、可撓性支持体19に対するグリ ーンシート43のエッジ密着性が高くなるので、上述し た問題点を回避できる。剥離処理がなされていない領域 191の幅は、通常の製造条件では、0.5~20mm 程度であり、剥離処理がなされた領域190よりも充分 に小さい。

【0044】図10において、剥離処理がなされていな い領域191が可撓性支持体19の幅方向の両側にあっ て、この領域191内にマーク形成領域192が形成さ れている。グリーンシート43は、幅方向の端縁が、剥 離用膜190とマーク形成領域192との間に位置する ように塗布されている。

【0045】図示実施例のように、押し出し式塗布ヘッ ド10を用いると、非常に面精度がよく、かつ、厚みパ ラツキの少ない均一なグリーンシートを得ることができ る。第1回目の保護膜となるグリーンシートの成形は、 押し出し式塗布ヘッドの代わりに、従来のドクタープレ ード法やリバースロール法を用いてもよい。さらに、数 回繰り返して所望の厚みにしても構わない。 フィルタ8 は最終的に異物を除去するために設備する。

【0046】図11に押し出し式塗布ヘッド10の形状 を示す。46はセラミック塗料排出用スリット、47は 上流側ノズル、48は下流側ノズル、49はセラミック 塗料だまり、53はセラミック塗料だまりへの供給口で ある。このような押し出し式塗布ヘッドは公知である。

ド10を用いた場合、定量ポンプ6、精密定量ギヤポン プ7を使用し、フィルタ8、質量流量計9を通して塗布 ヘッド10にセラミック塗料17aを供給することが望 ましい。図12は図9に示した押し出し式後布へッド1 0を用いて、可撓性支持体19上にグリーンシート43 を成形する状態を示しており、高度の面積度を持ち、厚 みパラツキの極めて小さなグリーンシート43を得るこ とができる。図11において、参照符号F1は可様性支 持体19の走行方向を示している。

10

【0048】図13に徐布ヘッド10の別の例を示して ある。 図13に示すノズルは複数のノズル461、46 2 を有する複数系列ノズルを有する。 491、492は セラミック塗料だまり、531、532はセラミック塗 料だまり491、492への供給口である。この塗布へ ッド10を用いた場合、図12に示すように、セラミッ ク塗料だまり491に貯留されたセラミック塗料431 がスリット461を通して可撓性支持体19に塗布され た後、釜布されたセラミック塗料層431の上にスリッ ト462を通してもう一層のセラミック塗料層432が **塗布される。これにより、ピンホールの発生が抑制され**

[0049] 次に、スジのないグリーンシート43を得 るためには粘度の低いセラミック塗料を使用することが 望ましい。押し出し式塗布ヘッド10はこのように粘度 の低いセラミック塗料のグリーンシート成形に向いてい る。これは、粘度の低いセラミック塗料は、乾燥縮率が 大きいため、同一乾燥後厚みを得るのに、供給量を多く でき、塗布ヘッド10の先端と可撓性支持体19 (また はグリーンシート)との間のギャップを大きくとり、徐 30 布ヘッド10によるスジの発生を回避できるためであ る。

【0050】押し出し式塗布ヘッド10は、前述したよ うに、スジの入らない均一なグリーンシートを形成でき るほかに、特筆すべき利点がある。それは、一度形成し たグリーンシート43の上に再度グリーンシートを形成 するのに非常に有効であるということである。ドクター プレード法においては、ドクタープレードのヘッドのエ ッジ側が常に可続性支持体19に接触しているため、第 1回目のグリーンシート成形時には問題ないが、第2回 目以降のグリーンシート成形時にどうしても第1のグリ ーンシート43のエッジ側の乾燥面が接触する。このた め第1のグリーンシート43のエッジ側が削れるという 問題がある。また、積層数が増えるにつれて、トータル 厚みが厚くなるため、プレードの上流側に接触してしま い、最終的には剥離してしまう。

【0051】その点、押し出し式除布ヘッド10におい ては、予め形成していたグリーンシート43の面上に、 次のグリーンシート43を成形する際、予め形成してい たグリーンシート43の面に押し出し式塗布ヘッド10 【0047】図11に示したような押し出し式整布ヘッ 50 が接触することがなく、削れのない良好なグリーンシー

ト43を得ることができる。

【0052】グリーンシート43の成形後、可撓性支持 体19は乾燥炉14を経て乾燥され、巻き取りリール1 7に巻き取られる(図7参照)。

【0053】<ターゲットマーク形成>次に、電極印刷 の前に、図8~10に示したように、グリーンシート4 3を有する可挠性支持体19上に両像処理用の第1のタ ーゲットマーク a 1, b 1, c 1, d 1 及びピッチマー クe1を形成する。可撓性支持体19が図1に示したよ うな構造である場合は、図9に示すように、第1のター ゲットマークa1~d1及びピッチマークe1は、グリ ーンシート43が塗布されている面側であって、可撓性 支持体19の幅方向の端部にある剥離処理をしていない 領域191内に形成する。可撓性支持体19が図2に示 したような構造である場合は、図10に示すように、第 1のターゲットマークa1~d1及びピッチマークe1 は、剥離処理をしていない領域191内に設けられたマ 一ク形成領域192の上に形成する。第1のターゲット マークa1~d1及びピッチマークe1は、スクリーン 印刷またはインクジェット印刷によって形成されたマー 20 クまたはスルホールなど、画像処理できるマークであれ ばよく、印刷面は可機性支持体19の表裏どちらの面で もよい。また、第1のターゲットマークa1~d1及び ピッチマーク e 1 の形成タイミングは、画像処理による 電極印刷を行なう以前であればいつでもよく、最初の電 概形成と同時であっても構わない。第1のターゲットマ ークa1~d1を形成する好ましいタイミングは、可摘 性支持体用原反をスリッタで切断する前である。可撓性 支持体用原反をスリッタで切断する前に第1のターゲッ トマークa1~d1を形成してあれば、スリッタで原反 30 を所定幅に切断する際、第1のターゲットマークa1~ d 1 を基準にして切断することができる。第1のターゲ ットマーク a 1 ~ d 1 は可撓性支持体 1 9 とのコントラ ストが明瞭な色で、かつ、円形が望ましい。

【0054】 <画像処理による電極印刷>次に、可撓性 支持体19を巻き取った巻き取りリール17を用いて、 可撓性支持体19上のグリーンシート43に電極を印刷 する。電極の印刷に当たり、第1のターゲットマーク a 1~d1の画像処理によって得られた情報に基づいて電 極の印刷位置決めを行なう。図15は電板印刷に用いら 40 れる画像処理装置付き印刷機(以下、画像処理印刷機と 称す) の構成を概略的に示す図である。 グリーンシート 43を成形してある可線性支持体19は、供給ロール2 1から引き出され、案内ローラ22を通り、 $x = y = \theta$ - 2 テーブル25 に導かれる。参照符号23 は窓内ロー ラ22を支持する支持体、参照符号24は支持台であ

【0055】テーブル25にはカメラ26a、26b、 26c, 26dが設けられており、このカメラ26a~

取り、その読み取り情報に基づいて電極の印刷位置決め を行なう。電極の印刷位置決めは $x-y-\theta-z$ テープ ル25によって行なう。電極は製版台28に備えられた 製版 2 7 によって印刷される。 $x-v-\theta-z$ テーブル 25は真空吸着面となっており、図16のように、4隅 にカメラ26a~26dがガラス56a, 56b, 56 c, 56dを介して埋め込まれている。カメラ26a~ 26dは上向きに配置されており、カメラ26a~26 dの上側を可撓性支持体19が通るような配置となって いる。このような構造であると、x-v-θ-zテープ ル25の上で上下動する製版27による影響を受けるこ となく、カメラ26 a~26 dによる画像処理を実行で きるという極めて優れた効果を得ることができる。x $y - \theta - z$ テープル 2 5 は真空吸着面を有し、グリーン シート43の成形された可撓性支持体19は、真空吸着 面に真空吸着されるから、 $x-y-\theta-z$ テープル25 が補正動作によって駆動された場合でも、可撓性支持体 19は $x-y-\theta-z$ テーブル25と一体に駆動され、 位置ずれを生じることがない。図15に示すように、カ メラ26a~26dは上向きに配置されており、カメラ 26a~26dの上側を可撓性支持体19が通るような 配置となっている場合、可撓性支持体19は透明なプラ スチックフィルムで構成する。これにより、可様性支持 体19の下面側から可撓性支持体19を通して、上面側 に設けられた第1のターゲットマークa1~d1を、カ メラ26a~26によって読み取ることができる。特 に、図10に示すように、第1のターゲットマークa1 ~ d 1 が、剥離処理をしていない領域191内に設けら れたマーク形成領域192の上に形成されており、この マーク形成領域192が着色されている場合には、その 着色を背景としてその面内に第1のターゲットマーク a $1 \sim d 1$ が位置することになるので、第1のターゲット マークa1~d1を、カメラ26a~26dによって確 実に読み取ることができるようになる。 特に、第1の夕 ーゲットマークa1~d1の色とマーク形成領域192 の色とがコントラストをなす場合には、カメラ26a~ 26dによる第1のターゲットマークa1~d1の検知 が一層確実に行なわれるようになる。

12

【0056】カメラ26a~26dにより第1のターゲ ットマークa1~d1の座標 (x, y) を読み取られた データに基づき、図示しないコンピュータシステムによ りデータ処理を行ない、 $x-v-\theta-2$ テーブル25を 制御し、 θ 方向、x方向及びy方向にそれぞれ必要なだ け移動させる。

【0057】図17は上述の電極印刷工程によって得ら れた電極パターン44を示し、図18は図17の側面図 を示している。電極パターン44を構成する各電極は、 適当な電極材料、例えばニッケル、銅等を主成分とする 電極材料によって構成されている。電極パターン44は 26 dにより第1のターゲットマークa $1 \sim d 1$ を読み 50 個々の電極が横方向及び縦方向に間隔を隔てて配列され

(8)

ている。実施例において各電極は横方向にm行となるよ うにまた、経方向には奇数行列においては6行、各個数 列には5行となっている。電極に付された参照番号のう ち1桁目は当該電極の属する列を示し、2桁目は同じく 属する行を示している。行数及び列数は任意である。上 記電極のうち、横方向に隣り合う電極列、例えば第1列 に属する電極211~261と、第2列に属する電板2 12~252では対応する個々の電板(211と21 2) ~ (261と262) が縦方向に所定寸法しだけ異 なるように配列してある。寸法上は電極間ピッチ210 10 はカメラ262~260の位置を表す座標(0、0)~ 1/2が適当である。ただし、電極パターンは、x-y - θ-zテープル25により所望のパターンに移動でき るため、図示のパターンである必要はない。例えば、各 列の電極が同一の配列を繰り返すパターンでもあっても

よい。 【0058】印刷工程において、電極パターン44とと もに、第2のターゲットマークa2, b2, c2, d2 及びピッチマークe2を印刷する。電極パターン44と ともに、第2のターゲットマークa2, b2, c2, d 2及びピッチマークe2を印刷することにより、図3に 20 示したように、グリーンシート成形工程及び印刷工程 を、複数回実行した後、得られた積層グリーンシートを 可撓性支持体から剥離し、次に、剥離して得られた複数 の積層グリーンシートを積層する工程をとる場合は、互 いの電極パターン44が、第2のターゲットマーク a 2, b 2, c 2, d 2 を基準とした所定の位置関係とな るように、高精度で位置決めし、積層することができ る。また、図4に示した第1の方法による場合は、製版 を交換した時に、電極パターン44と同時に印刷形成さ れる第2のターゲットマークa2, b2, c2, d2に 30 対する第1のターゲットマークa1, b1, c1, d1 の位置関係を見ることにより、第1のターゲットマーク a 1. b 1. c 1, d 1 と電極パターン 4 4 との相対位 置が分かり、画像処理を行なうことができる。

 $y = \theta - z$ テーブル 2 5 による位置決め及び位置合わせ の詳細について説明する。図18は $x-v-\theta-z$ テー プル25に対する4台のカメラ26a~26dの位置関 係を示す図である。カメラ26a~26dは、前述した 可撓性支持体19上の第1のターゲットマークa1~d 40 1の位置に対応する4点に配置されている。カメラ26 a~26dの配置位置は設計上定まっているが、実際に は配置誤差等があるため、そのままでは座標の読み取り 誤差を生じる。これを補正する手段として、当該製造プ ロセスを稼働する前に、x-y-θ-zテープル25の 下に位置するカメラ26a~26dの一つ、たとえばカ メラ26 aを基準として、その中心点を原点(0、0) と定める。次に、 $x-y-\theta-2$ テーブル25をx 軸方 向に移動させ、原点(0、0)に対応する位置が、 カ

【0059】 <画像処理による位置合わせ>次に、x-

を読み取る。これによりカメラ26aの中心点を原点 (0、0) としたときのカメラ26bの位置が座標(X b. Yb) として表されたことになる。ほかのカメラ2 6 c. 2 6 d についても同様にして、座標(X c. Y c), (Xd, Yd) を求める。上記の初期補正は、デ ィスプレイ上の画像処理を併用して行なう。このように 各力メラ26a~26dの座標決定において、精度の高 $いx-y-\theta-z$ テーブル25を駆動して行なうので、 座標の読み取り誤差が極めて小さくなる。参照符号Oa (Xd、Yd) から計算された中点である。

【0060】第1のターゲットマークa1~d1の印刷 位置は、殆ど位置ずれがないとしても、 可様性支持体1 9は搬送されているので、テーブル25の平面内で角度 θで回転したり、X軸またはY軸の方向に位置ずれを起 していることが多い。この位置ずれを補正して、電極パ ターン44を高精度で印刷する。その手段として、上記 初期補正の終えたカメラ26a~26dを使用し、x $y - \theta - z$ テーブル25上に真空吸着されている可線性 支持体19の第1のターゲットマークa1~d1の座標 を、第19回に示すように読み取る。カメラ26a~2 6 dによる読み取り値は初期補正によって設定された夢 標 (Xb~Yb)~ (Xd~Yd) を加味した座標に 変換する。こうしてカメラ26 aによって得られた第1 のターゲットマーク a の座標を (X1, Y1)、カメラ 26 bによって得られた第1のターゲットマークbの座 標を (X2, Y2)、カメラ26cによって得られた座 標を(X3, Y3)、カメラ26dによって得られた座 標を (X4、Y4) とする。

【0061】得られた座標 (X1, Y1) ~ (X4, Y のデータから、図20に示すように、第1のターゲ ットマークa1~d1によって囲まれた四辺形の最中点 O1を求める。最中点O1は、対向2辺の中点(イ)、 及び(口)を結ぶ線分し1の中点として求められる。こ の最中点 〇 1 が印刷時の位置合わせのための原点とな る。そして線分し1に対し最中点01を通る垂線し2を 求める。垂線L2は通常、 $x-y-\theta-z$ テーブル25 のY軸に対して角度 θ を有する。最中点O1及び角度 θ の算出は、カメラ26a~26dから図示しないコンピ ュータシステムに入力されるデータに基づいて、コンピ ュータシステムが行なう。そして、コンピュータシステ ムから与えられる制御信号に基づいて、 $x-y-\theta-z$ テープル25 $\delta \theta = 0$ になるように、矢印の方向に回転 駆動され、これにより、角度 θ が補正される。x-yθ-zテープル25は、コンピュータシステムからの制 御信号に基づき、更にX軸方向及びY軸方向に駆動さ れ、X軸方向及びY軸方向の位置合わせが行なわれ、位 置合わせが完了する。図21は角度θの補正が行なわれ た後の状態を示し、図22はX軸方向の位置合わせが行 メラ26bの中心点に到達した時の座標(Xb, Yb) 50 なわれ後の状態を示し、図23はY軸方向の位置合わせ

(9)

が行なわれた後の状態を示している。但し、実際の位置 合わせ動作は、角度のを補正しながら、最中点O1を、 カンラ26a~26dの中点O。に合わせるような動作 になる。

【0062】こでは、精度を上げるため、カメラ26 $a\sim26$ d 及び補正用カメラ29 $a\sim29$ d を各4 個使 用しているが、第1のターゲットマーク2個、カメラ2 個でも2点間の中点を出し、その2点間のずれ角度 θ を出し、コンピューターで処理することにより充分画像処理印刷は可能である。 $x-y-\theta-z$ デカル25 は減 20 空吸者面なっているため、太方向、女方向、分方向にそれぞれ正確に移動することができる。このように画像処理を行なった後、可挽性支持体背面に接触するように任意の距離だけ、 $x-y-\theta-z$ デル25 δx^2 方向に移動され、スクリーン回動が行なわれる。

【0063】印刷後、可撓性支持体19は定尺送り装置 29 (図15参照)により一定寸法だけ移動され、引き 続き、補正用のカメラ30a~30dのある位置に送ら れる。定尺送り装置29は、可挠性支持体19の接する 面が真空吸着面となっており、従って、可様性支持体1 20 9の背面が定尺送り装置29の真空吸着面に吸着固定さ れる。そして、ピッチマークe1をセンサ (カメラ) に よって読み取ると共に、次のピッチマーク e 1 がセンサ によって読み取られるまで、可標性支持体19に定尺送 りを加える。このように、隣接するピッチマークe1と ピッチマーク e 1 との間の間隔分の定尺送りが加えられ るので、第1のターゲットマークa1~d2が搬送ずれ によってカメラ30a~30dの視野からはずれる等の 不具合を生じることがない。しかも、定尺送り装置29 は、可撓性支持体19の接する面が真空吸着面となって 30 いるから、定尺送りの動作中に可撓性支持体19が定尺 送り装置29上で位置ずれを起すことがない。

【0064】カメラ30a~30dは、ステーションは 異なるものの、位置関係はカメラ26 a~26 dと同じ である。ここで、バターン製版の取付け時の位置ずれ は、第1のターゲットマークと、第2のターゲットマー クとの間のずれを、上紀の画像処理と同じ方法で座標を 読み取ることにより測定でき、図示しないコンピュータ ーシステムにより、データ処理を行なって必要な補正量 を算出し、x-y-θ-zテーブル25の制御システム 40 にデータをフィードバックし、 $x-y-\theta-z$ テーブル 25を駆動し、位置補正をおこなう。上記説明では、4 台のカメラ30a~30dを使用する場合について説明 したが、8台のカメラを用い、この8台のカメラによっ て、第1のターゲットマークa1~d1及び第2のター ゲットマークa2~d2を同時に読み取る機成であって もよい。第1のターゲットマークa1~d1と第2のタ ーゲットマークa2~d2との位置関係は、予め、第1 のターゲットマークa1~d1を印刷した標準版(例え ばガラス標準版)を用いることによって明確化できる。

[0065] このようにして鳴られた電橋の形成された グリーンシート19を透過光日税検査合31、案内ロー ラ32をベて、ローラ33-34間で回っているペルト コンペア36に乗せ、乾燥炉35で、例えば60℃にて 乾燥した後、案内ローラ37及びカック38の間を通 り、素板の巻き取りローラ39で巻き取る。

16

【0066】<設定積層数を得る工程>

a. 図5の製造フローチャートに従う場合

上述のようにして、電極を印刷したグリーンシートを、 図7に示したグリーンシート成形工館に付し、再度、執 り出しローラ11に取付け、蛇行修正ローラ161、1 62を重して、第1のグリーンシート成形を同じよう に、所望のグリーンシート厚みになるように例御し、グ リーンシート成形を行ない、次に、図15に示す画像処 理印刷機による画像処理に基づいて、電極を印刷する工 程を、必要とする種層数だけ繰り返す。

【0067】図24及び図25は第2回目以降の電極印 刷工程における電極印刷位置を示す図で、第1回目の電 極に対して、一列だけ位置をずらして印刷する。電極バ ターンが変化した場合は、電極パターンに対応して、x $-y-\theta-z$ テープル25をx方向、y方向または θ 方 向に制御し、必要な電極パターンの重なりが得られるよ うに制御する。例えば、図27に示すように、電極パタ ーン44が同一電極列を間隔を隔てて配置したパターン を有する場合は、第1回目の電極パターンに対して、第 2回目の電極パターン44を可撓性支持体19の幅方向 に移動させる。 $x-y-\theta-z$ テーブル25はx方向、 y方向、 θ 方向に任意に移動できるため、カメラ26 a ~26dで得られた第1のターゲットマークa1~d1 の位置情報をコンピュターシステムに入力し、コンピュ ターシステムによって、必要な電極パターンの重なりと なるように、 $x-y-\theta-z$ テーブル25を制御するこ とができる。この2回目以降のグリーンシート成形と、 画像処理印刷を所望の積層数まで繰り返す。そして、最 終的に、第2の保護圏56Bを、例えば160μmの厚 みとなるように形成する。

【0068】次に、最終積層体を透過光目視検査台3 1、案内ローラ32をへて、ローラ33-34間で回っ ているベルトコンペア36に乗せ、乾燥炉35で乾燥し 40 た後、案内ローラ37及びカッタ38の間に壊き、カッタ38によって最終積層体の幅方向の両端に切断加を示す。 海側が36、図27はカッタ38による切断工程を示すの であり、矢印「10方向に回転するカッタ38によって 最終積層体の幅方向の両端を切断する。カッタ3 先が積層が関すりのにかるように、グリーンシートを 3及び電極54からなる積層グリーンシートを切断する。 る積層グリーンシートを引動性支持体19から剥離し、 50 巻取り巻き取りローラ39で巻き取る。積層グレーシ ートがカッタ38によって切断された後は、頻磨グリーンシートは剥離用膜190によって可能性支持体19の 上に支持されているだけであるから、積層グリーンシートは可撓性性支持体19から極めてスムーズに剥離される。及った可続性支持体19から極めてスムーズに剥離される。残った可続性支持体19も図示しない巻き取らローラで巻き取る。図28は剥離して得られた積層体の断面図を示している。

【0069】b. 図6に示した製造フローチャートに従 う場合

図6に示した製造フローチャートに従う場合は、次に、 グリーンシート成形工程及び印刷工程をQ回実行した 後、得られた積層グリーンシート561~66Qを可挽 すように、カッタ38によって積層グリーンシート すように、カッタ38によって積層グリーンシート 方向向両端に対断加工を施した後、積層グリーンシート を可撓性支持体19から剥離する。積層グリーンシート がカッタ38によって切断された後は、積層グリーンシート がカッタ38によって切断された後は、積層グリーンシート は列離間第190によって可撓性支持体19の上に 支持されているだけであるから、積層グリーンシートは列離開第190によって可撓性支持体19の上に 支持されているだけであるから、積層グリーンシートは 可撓性支持体19から極めてスムーズに刺聴される。 図30は刺離して得られた積層グリーンシートの断面図 を示している。

【0070】次に、図31に示すように、別途シート成 形された第1の保護層上に、別館して得られた複数の積 層グリーンシートを積層する。そして、機終的に、第2 の保護層56日を、例えば160μmの厚みとなるよう に形成する。図32とその具体例を示す。

[0071] <破定積層数を得た後の工程>上途のよう にして得られた積層グリーンシートを打ち抜き後ブレス し、切断することにより、図23に示す積層グリーンチ 30 ップが得られる。得られた積層グリーンチップを、所定 の過度条件で脱パインダ処理した後、焼成し、更に、端 子種様を抱き付け形成する。

[0072] 駅バインダ及び焼成の条件は従来より周刊 のある。例えば、280で12時間脱バインダリ、渡 元雰囲気中で1300℃に72時間脱成する、焼成後得 られた積層体に端子電極4(図1参照)を形成する。端 子電艦4の材質及び形成方法も従来よりよく知られている。例えば、銅を主成分とし、N2+H2中で800℃ に730分焼き付けし、めっきを行なう。

[0073] <特性の評価1。可幾性支持体ン可幾性支 特体19の刺離処理に関する特性評価を表1に示す。表 1において、全幅剥離処理とは、可幾性支持体のセラミ ック強料強布面の全面に剥離処理を施したもの、幅規制 剥離処理とは図1及び図2に図示されているように、可 機性支持体のセラミック診料整布面が、剥離処理がなさ れている領域190と、剥削処理がなされていない領域 191とを有する場合である。表1に示すように、75 回の繰り返し走行(100m/回)において、全幅剥 離処理の場合、剥離頻度は5回であったが、幅規制剥離 処理の場合は刺離頻度が0回であった。これは前途した ように、剥離用限190が可接性支持体19の全面に散 けられている全傷刺離処理の場合、グリーンシートのエ ッジが可撓性支持体19から剥離して製度に付着した り、グリーンシートに対する僅かなノズルまたはドクタ ーブレード等のセラミック整料を有男の接触により、 グリーンシートが可接性支持体19から剥離してしまう ことがあるのに対し、可続性支持体19に剥離して出しまう ことがあるのに対し、可続性支持体19に剥離の理がな

18

されていない領域191が生じるように、剥離用膜19 0を形成した幅規制剥離処理の場合、可換性支持体19 に対するグリーンシートのエッジ密著性が高くなるため と推測される。

[0074] 〈特性の評価2:主として画像処理による 位置合わせ〉次に、上途の製造方法によって得られた積 層セラミックコンデンサンと、従来の製造方法によって得 られた積層セラミックコンデンサの特性評価を、表2に 示す。表2において、世料No. 1~3は図4の製造工 複色配で得られた積層セラミックコンデンサ、試料N 0.6は図5の製造工程を経て得られた積層セラミック コンデンサ、試料No.4及び5は従来の製造方法によ って得られた積層セラミックコンデンサである。

[0075] 試料No.1はグリーンシート原み8.0 μm、焼成後の誘電体層2の一層の厚み5μm、積層数 75層である。試料No.2はグリーンシート厚み2. 5μm、焼成後の誘電体層2の一層の厚み1.5μm、 積層数75層である。試料No.3はグリーンシート厚 み2.5μm、焼成後の誘電体層2の一層の厚み1.5 μm、増縮影750層である。

【0076】試料No. 4はグリーンシート厚み8.0 μm、焼成後の誘電体層2の一層の厚み5μm、積層数 75層である。

[0077] 試料No.5はグリーンシート厚少2.5 μm、焼成後の誘電体層2の一層の厚み1.5 μm、積 軽数150層である。但し、試料No.5は2.5 μm という薄いグリーンシートの厚ふのために、積層でラミ ックコンデンサとして必要な特性を得ることができる程 皮に積層することができなかった(積層不同)。

[0078] 試料No. 6はグリーンシート厚み8. 0 μm. 焼成後の鉄電体層2の一層の厚み5μm. 積層数 75層である。試料No. 1~6を通して、外形寸法 は、3.2mm×1.6mmに固定した。厚み寸法は積 層数及び-陽当たりの懸電体層の異糸によって異なる。

[0079] この積層セラミックコンデンサに対し、ゼンホール数(組/10m) 静電容量、誘電体損失、絶縁 抵抗、破壊程氏、ショート不凡率、印刷すれ及び非留の 評価試験を行なった。去2はその評価結果を示してい る。試料No.1~6のそれぞれにおいて、試験に供さ れたサンブル数は30,000個である。

回の繰り返し走行(1000m/回)において、全幅剥 [0080] 表2に記載された評価試験結果について、 離処理の場合、剥離剱度は5回であったが、幅規削剥離 50 本発明に係る製造方法と、従来技術とを対比するに当た

り、同じグリーンシート数及び同じ箱層数を有する試料 間で行なうこととする。具体的には試料No. 1、6と 試料No. 4との対比、試料No. 2、3と試料No. 5との対比である。

【0081】a. 静電容量、誘電体損失

ヒューレットパッカード社製インピーダンスアナライザ -HP-4284Aで20℃にて測定した。 静電容量 は、試料No. 4では0. 91 u Fであるのに対し、試 料No. 1では1. 01μF、試料No. 6では1. 0 3μFであり、本発明に係る製造方法によって得られた 10 試料No. 1、6は、従来の製造方法による試料No. 4よりも大きな静電容量を取得できる。

[0082] 試料No. 2、3と、試料No. 5との比 較では、試料No. 5はグリーンシートの厚み2. 5 u mでは積層不可であるのに対し、本発明に係る製造方法 によって得られた試料Νο. 2、3は、2.5μmとい う薄いグリーンシートを用いて、3. 3μF、6. 63 μFの静電容量を取得できる。

【0083】 tan & (%) に関しては、試料No. 4 では1,88(%)であるのに対し、試料No.1では20 1.86(%)、試料No.6では1.85(%)であ り、試料No. 1、6は試料No. 4よりも、誘電体損 失が小さくなっている。試料No. 2、3は、2.5 u mという極めて薄いグリーンシトを用いても、1.87 (%) 及び1、96(%) の誘電体損失にとどまる。

【0084】b、絶縁抵抗及びショート不良率

ヒューレットパッカード社製高抵抗計HP-4329A で20℃にて10V印加し、30秒後測定した。絶縁抵 抗が1000以下のものをショート不良とし、各試料 $No. 1 \sim 6$ のそれぞれにおいて、試験に供されたサン 30 プル数に対するショート不良発生数の割合をショート不 良率として表示した。

[0085] 絶縁抵抗は、試料No. 4では1. 7×1 0° Q であるのに対し、試料No. 1では2. 0×10° Ω、試料No. 6では3.1×10°Ωであり、本発明 に係る製造方法によって得られた試料No. 1、6は、 従来の製造方法による試料No. 4よりも大きな絶縁抵 抗を取得できる。また、試料No. 2、3でも7. 1× 10°Ω、4.6×10°Ωの絶縁抵抗を確保できる。 【0086】ショート不良率は、試料No. 4では3

3.2 (%) であるのに対し、試料No.1では0.7 (%)、試料No. 6では0. 4 (%) であり、本発明 に係る製造方法によって得られた試料No. 1、6は、 従来の製造方法による試料No. 4よりもショート不良 率が著しく小さくなっている。また、試料No.2、3 でも0.8(%)、1.0(%)のショート不良率に納

【0087】c, 破壊電圧

まっている。

破壊電圧の評価は、自動昇圧試験機にて測定した。破壊

し、試料No. 1、6では230 (v) であり、本発明 に係る製造方法によって得られた試料No. 1、6は、 従来の製造方法による試料No.4よりも大きな破壊電 圧を確保できる。また、グリーンシート厚みが2.5 μ m (乾燥後厚み1, 5 µm) と非常に薄い試料No. 2、3でも90 (v)、80 (v)の破壊電圧を確保で きる。

20

[0088] d. 印刷ずれ

積層セラミックコンデンサを図25の点線部分で切断 し、切断面において10個の電極の位置ずれ量の最大値 ΔGmax (図25参照) の平均値ΛGmax-avを 測定した。平均値△Gmax-avは、試料No. 4で は250 µmであるのに対し、試料No. 1では8 µ m、試料No. 6では11 μmであり、本発明に係る製 造方法によって得られた試料No. 1、6は、従来の製 造方法による試料No. 4よりも印刷ずれが著しく小さ くなっている。試料No. 2、3でも平均値ΔGmax - a v は、12 μm、13 μmであり、印刷ずれが著し

【0089】e. ピンホール数(個/10m)

本発明に係る製造方法によって得られた弑科No. 1~ 3及び6の何れにおいても、ピンホール数は0(個/1 0m) である。これに対して、従来の製造方法によって 得られた試料No. 4では、49個/10mのピンホー ルが認められ、試料No. 5では84個/10mのピン ホール数が認められた。従来の製造方法では、可撓性支 持体の誘電体ペースト塗布面が、塗布前及び塗布後の何 れの場合においても、ローラに接触するため、グリーン シートに剥離によるピンホールを多発するのに対して、 本発明に係る製造方法では、可撓性支持体の誘電体ペー スト発布面が、発布前及び整布後の何れの場合において も、ローラに接触することがないため、グリーンシート に剥離によるピンホールが発生しないためであると推測 される。

【0090】f. 歩留

歩留は、試料No. 4では33 (%) であるのに対し、 試料No. 1、6では92(%)であり、試料No. 2、3でも92(%)、90(%)の高歩留を確保でき る。本発明に係る製造方法によれば、歩留が著しく改善 される。

【0091】以上を要するに、本発明によれば、従来積 層できなかった 2. 5μ mという薄膜のグリーンシート を精度よく積層することが可能で、しかもショート不良 率が低く、優れた特性を有する積層セラミックコンデン サを、高歩留で製造することができる。しかも、従来の 方法でどうにか積層できる8 umというグリーンシート 厚みのところであっても、非常に良好な効果が得られ た。

【0092】更に、従来の方法では、懺極のある部分と 電圧は、試料No.4では150(v)であるのに対 50 ない部分では、電極の厚みと電極の本数との積だけの段 差ができる。本発明においては、グリーンシート上に画 像処理印刷を行なったグリーンシートに、再度グリーン シートを成形するため (以下、Wet on Dr y) 、この段差が解消できる方向にある。 実験の結 果、電極1本あたり 2μ mあった段差が 1.5μ mの段 差になった。このようにわずかとは言え、段差が解消さ れた。電極1本あたりではわずかだが、積層数が増える と例えば150層の場合、0.5 mmX150=75 u mもの段差を解消できる。

[0093]

【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、次 のような効果を得ることができる。

- (a) グリーンシートに対し、適度の剥離性と密着性と を与えることの可能な可撓性支持体及びこれを用いたセ ラミック電子部品の製造方法を提供することができる。
- (b) グリーンシートを薄くしても、剥離の困難性や劇 品の特性不良等を生じる確率を著しく小さくし得る可様 性支持体及びこれを用いたセラミック電子部品の製造方 法を提供することができる。
- (c) 電極に起因する積層間段差を著しく小さくし、信 20 類性を向上させたセラミック電子部品の製造方法を提供 できる。
- (d) 積層体の電極パターンの位置ずれを最小にし得る セラミック電子部品の製造方法を提供できる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明に係る可様性支持体の断面図である。
- 【図2】本発明に係る可擦性支持体の別の実施例を示す 断面図である。
- 【図3】本発明に係る可撓性支持体の別の実施例を示す 断面図である。
- 【図4】本発明に係る製造方法によって製造される製品 の一部であるセラミック量子部品の断面図である。
- 【図5】本発明に係るセラミック電子部品の製造フロー チャートを示す図である。
- 【図6】本発明に係るセラミック電子部品の製造フロー チャートを示す図である。
- 【図7】本発明に係るセラミック電子部品の製造方法に 含まれるグリーンシート成形工程及び成形装置を示す図 である。
- 【図8】図7に示した工程を経て得られたグリーンシー 40 図である。。 トの平面図である。
- 【図9】図8に示したグリーンシートの断面図である。 【図10】図8に示したグリーンシートの別の例を示す 断面図である。
- 【図11】図7に示したグリーンシート成形装置に用い られる押し出し式塗布ヘッドの断面図である。
- 【図12】図11に示した押し出し式塗布ヘッドを用い たグリーンシート成形を説明する図である。
- 【図13】図7に示したグリーンシート成形装置に用い られる押し出し式塗布ヘッドの別の実施例を示す断面図 50

である。

(12)

- 22 【図14】図13に示した押し出し式塗布ヘッドを用い たグリーンシート成形を説明する図である。
- 【図15】本発明に係るセラミック電子部品の製造方法 の実施に用いられる画像処理印刷機を示す図である。
- 【図16】図15に示す画像処理印刷機に含まれる画像 処理用カメラの配置を示す図である。
- 【図17】図15に示す画像処理印刷機によって第1回 目の賃俸を印刷した後の可機性支持体面の平面図であ 10 る。
 - 【図18】図17に示した可換性支持体の側面図であ
 - 【図19】画像処理用カメラを用いた画像情報による位 置合わせを説明する図である。
 - 【図20】 画像処理用カメラを用いた画像情報によるθ 補正を説明する図である。
 - 【図21】画像処理用カメラを用いた画像情報による位 置合わせにおいてθ補正をした後の状態を示す図であ
- 【図22】画像処理用カメラを用いた画像情報による位 **置合わせにおいてX軸方向位置合わせをした後の状態を** 示す図である。
 - 【図23】画像処理用カメラを用いた画像情報による位 置合わせにおいてY軸方向位置合わせをした後の状態を 示す図である。
 - 【図24】図15に示す画像処理印刷機によって第2回 目の電極を印刷した後の可撓性支持体面の平面図であ
- 【図25】図24に示した可撓性支持体の側面図であ 30 S.
 - 【図26】図15に示す画像処理印刷機によって得られ る質極の他の例を示す平面図である。
 - 【図27】図5に示示した製造フローチャートによって 得られた積層グリーンシートの切断及び剥離を説明する 図である。
 - 【図28】図27の工程を通して得られた積層グリーン シートの断面図である。
 - 【図29】図6に示示した製造フローチャートによって 得られた積層グリーンシートの切断及び剥離を説明する
 - 【図30】図29の工程を通して得られた積層グリーン シートを示す図である。
 - 【図31】図31の工程の後の積層工程を示す図であ
 - 【図32】図32の工程の後の積層工程を示す図であ
 - 【図33】図28または図32に示す積層体からプレ ス、切断して得られた積層グリーンチップの斜視図であ
 - 【図34】電極の位置ずれ量の最大値△Gmaxの定義



23

を説明する図である。

【図35】本発明に係る可撓性支持体の特性評価データ を、比較例と比較して示す図である。

【図36】本発明に係る製造方法と従来製造方法とによ って得られた試料の特性評価データを示す図である。

【符号の説明】

10

19 可撓性支持体

剥離処理がなされている領域 190

押し出し式釜布ヘッド

191 剥離処理がなされていない領域 25 x-y-θ-zテープル 26a, 26b, 26c, 26d カメラ

a 1~d1 第1のターゲットマーク

 $a2\sim d2$ 第2のターゲットマーク 27 製版

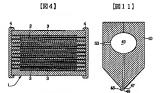
28 製版台

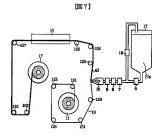
43 グリーンシート

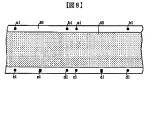
[図1]



[図3]





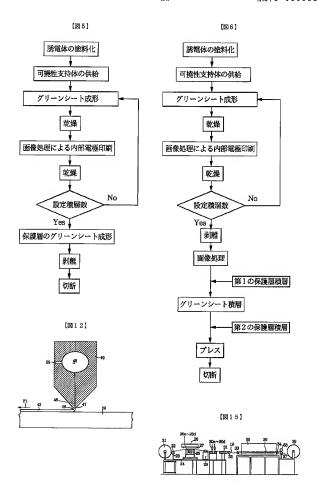


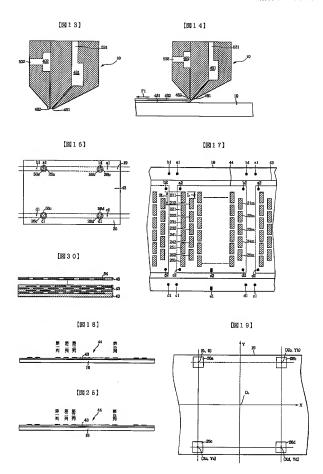
[図9]

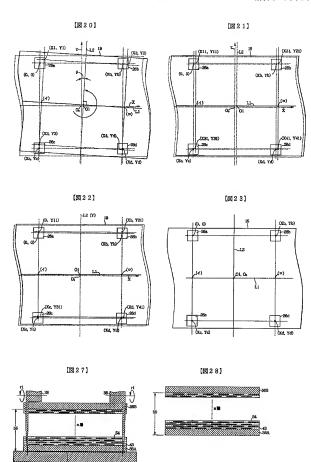


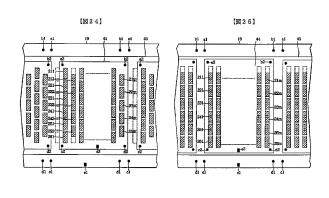


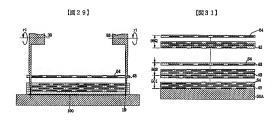
[2]10]

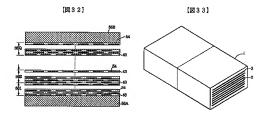




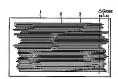








[図34]



[図35]

表 1

可撓性支持体の剥離処理	剥離頻度 (75回繰り返し× 1000m)	印刷時の製版へ の付着 (1000m)
全幅剥離処理	5回	63回
幅規制剥離処理	0回	0回

[図36]

表 2

No.	グリーン シート 厚み (µm)	ピンホール 個/10m	層	容量 (μF)	tan ð	総録 抵抗 (Ω)	破壊電圧(ヤ)	ショート 不良率 (%)	av	歩留 (%)	横層方法
1	8.0	0	75	1.01	1.86	2.0 × 10°	230	0.7	8	92	
2	2.5	0	75	3.30	1.87	7.1 × 10°	90	0.8	12	92	図5
8	2.5	0	150	6.63	1.96	4.6 × 10°	80	1.0	13	90	
*4	8.0	49	76	0.91	1.88	1.7 × 10°	150	33.2	250	33	
* 5	2.5	84	150	镄	層でき	7不可					
6	8.0	0	75	1.03	1.85	3.1 × 10°	230	0.4	11	92	図6

* : 比較例

フロントページの続き

(72)発明者 角田 栄蔵 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティ ーディーケイ株式会社内 (79) 祭用来 III65 業

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティ ーディーケイ株式会社内

(72)発明者 細査 隆二

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティ ーディーケイ株式会社内